

# EINSPARPOTENZIAL BEI DEFECTEN LEITERPLATTEN

**Kein Komplettaustausch notwendig!**


**Perfektes Rework**  
Instandsetzung, Überarbeitung und  
Modifikation von elektronischen Platinen  
bzw. Leiterplatten und Baugruppen

Ihre Baugruppe benötigt ein  
SMD-Rework?

Wir garantieren Ihnen das  
perfekte Rework von  
SMD bestückten Leiterplatten  
in allen Formaten und  
Packungsdichten.

**Beschichtung (Coating)**  
von komplett bestückten  
Leiterplatten für Einsatz in  
aggressiver Atmosphäre auf  
Anfrage möglich.

**Der Rework-Service:**

- Röntgenanalyse
- Modernste BGA (Ball Grid Array)-  
Repair-Systeme
- QFP und BGA Rework
- Reballing Service für alle BGA Bauteile
- Austausch von Bauteilen
- Entlöten & Reballing von Chips
- Änderung von Leiterplatten unter  
BGA-Bauteilen
- Leiterbahnmodifikation
- Bleifreies BGA Rework 
- Vor-Ort-Service

 **ANFRAGE**



Seit März 2009:  
zertifiziert nach  
neuestem  
ISO 9001:2008  
Standard



[www.huckauf.de](http://www.huckauf.de)

[info@huckauf.de](mailto:info@huckauf.de)

© 2009 HUCKAUF INGENIEURE  
Inh.: Jens Huckauf

 [SMD-Technik](#)

 [Anfrage starten](#)

 [Termin vereinbaren](#)

 [PDF: EPR-Broschüre](#)

 [Unterlagen](#)

 [Druckversion](#)